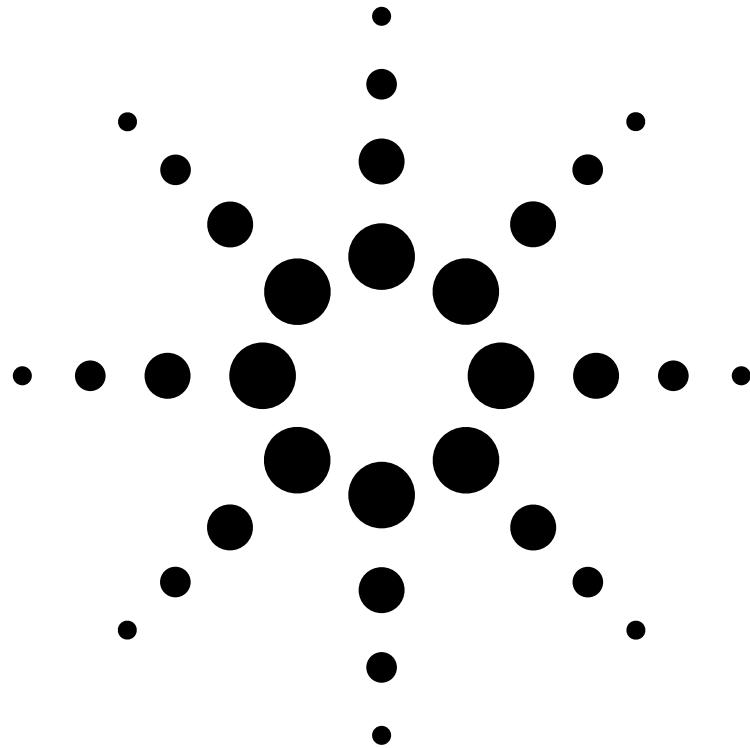


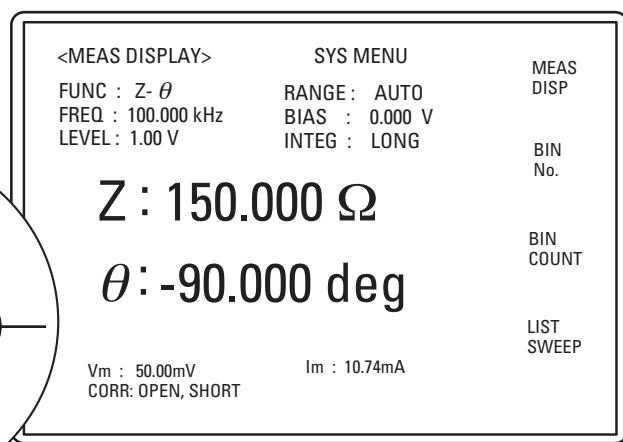
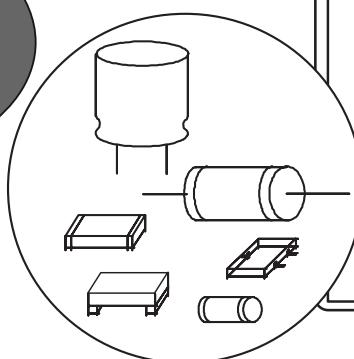
Agilent
成功的阻抗量測之
8 大祕訣

應用手冊 346-4



8

對電子元件進行特性分析，
使達到設計電路的效能



Agilent Technologies
Innovating the HP Way

內容

祕訣 1. 阻抗參數

祕訣 2. 量測結果會依測試情況而有不同

祕訣 3. 選擇正確的儀器顯示參數

祕訣 4. 量測技術的限制

祕訣 5. 執行校準

祕訣 6. 執行補償

祕訣 7. 認識相位位移與連接埠延伸效應

祕訣 8. 夾具與接頭的維護

工程師所需執行的 阻抗量測

阻抗可以利用各種技術來量測。選取技術時必須根據測試頻率、要量測的阻抗參數及慣用的顯示參數。

對於較寬的阻抗範圍（從 $m\Omega$ 到 $100 M\Omega$ ）來說，自動平衡電橋（Auto-Balancing Bridge）技術的量測準確度特別高。這種技術適用的頻率範圍，可以從幾個 Hz 到 $110 MHz$ 。

IV 與 RF-IV 技術對於較寬的阻抗範圍（從 $m\Omega$ 到 $M\Omega$ ）的量測，也非常準確。這些技術適用的頻率範圍在 $40 Hz$ 到 $3 GHz$ 之間。

傳輸/反射（Transmission/Reflection）技術適用於最寬的頻率範圍（從 $5 Hz$ 到 $110 GHz$ ）。但這項技術的準確度只有在 50Ω 或 75Ω 附近較高。

LCR 錄與阻抗分析儀的主要差別在於顯示參數的方式不同。LCR 錄會顯示數字資料，阻抗分析儀則可以顯示數字或圖形格式。

這些儀器所使用的技術與分析儀的類型無關，它們可以使用 RF-IV、IV 或自動平衡電橋（取決於頻率）。

工程師執行阻抗量測的理由不一。在典型的應用中，用於新的電路設計中的電子元件必須進行特性分析。一般來說，元件製造商只會提供公稱阻抗值。

設計決策及影響組合產品的生產之決策，多少都會與產品元件的阻抗值有關。因此，成品的性能與品質，有一部份會決定於元件特性描述的準確度與嚴密性。

本應用手冊提供使用自動平衡電橋、IV 及 RF-IV 技術的實用資訊。有關傳輸/反射技術的詳細資訊，請參閱應用手冊 1291-1，提升網路分析儀量測效能的 8 大祕訣（英文版編號 5965-8166E）。

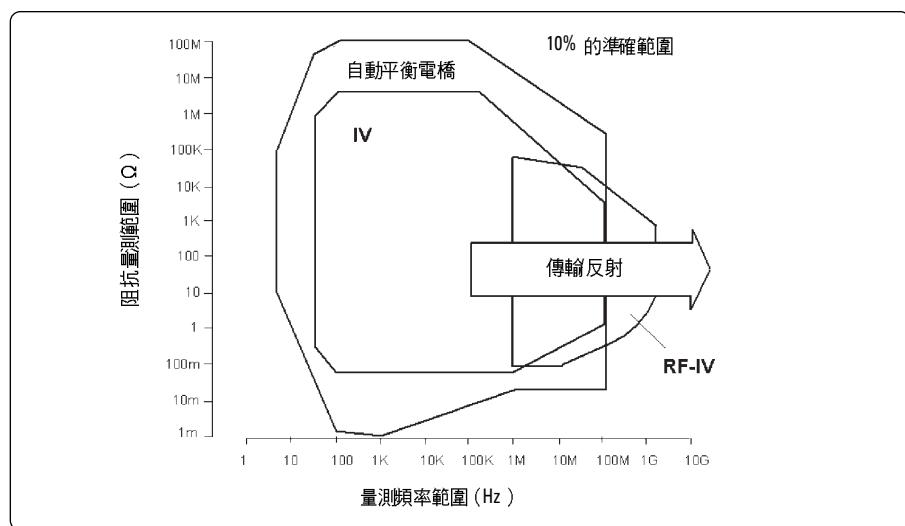


圖0-1. 準確度分析圖

祕訣 1.

阻抗參數

阻抗是用來評估電子元件特性的一個參數。阻抗 (Z) 的定義是，元件在既定頻率下對交流電 (AC) 的總對抗作用。

阻抗是以一個複雜的向量來表示。極性座標系統可用來對應向量，其中第一和第二象限分別相當於被動電感與被動電容。第三和第四象限則相當於負的電阻。

阻抗向量是由實部的電阻 (R) 和虛部的電抗 (X) 所組成。

圖 1-1 顯示極性座標系統的第一象限所對應的阻抗向量。

電容 (C) 與電感 (L) 是從電阻 (R) 與電抗 (X) 衍生而來的。電抗的兩種形式為電感性 (X_L) 與電容性 (X_C)。

品質因數 (Q) 與耗散因數 (D)，也是從電阻和電抗衍生而來的。這些參數可用來量測電抗的純度。當 Q 比較大或 D 比較小時，品質會比較好。 Q 被定義為存在元件中的能量與元件所耗散的能量之比值。 D 是 Q 的倒數。 D 也等於 “ $\tan \delta$ ”， δ 代表介電損耗角度 (δ 是相位角度 θ 的互補角度)。 D 和 Q 都是不具維度的量。

圖 1-2 描述阻抗與這些衍生參數之間的關係。

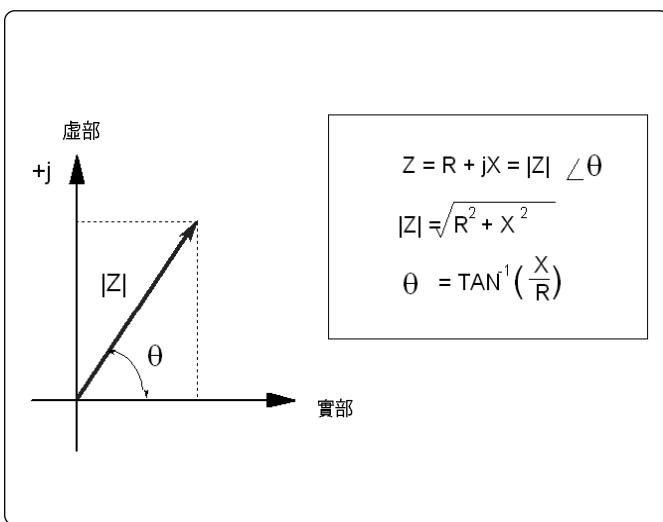


圖1-1. 阻抗向量

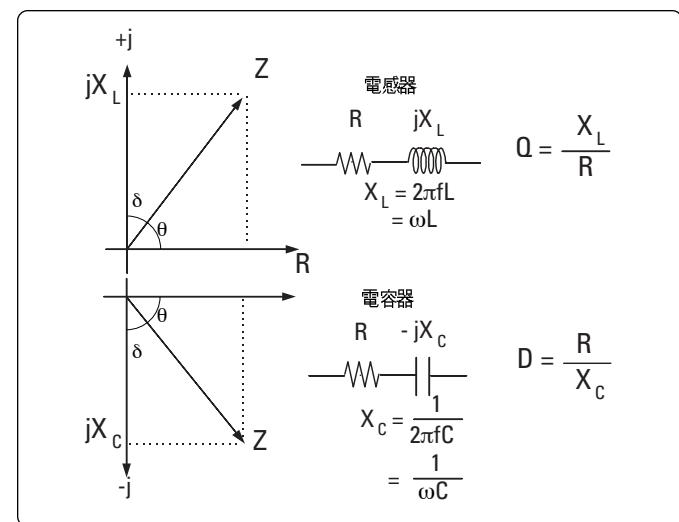


圖1-2. 電容器與電感器參數

祕訣 2.

量測結果會依測試情況而有不同

製造商所提供的阻抗值，代表元件在特定的測試情況下的性能，以及在製造過程中所允許的容許度。當電路的性能要求元件有更準確的特性分析時，就有必要驗證指定的值，或評估元件在操作情況（通常有別於製造商的測試情況）下的性能。

因為寄生電感、電容和電阻的關係，所有的元件都會產生頻率相依。

圖 2-1 描述典型的電容器之理想與寄生頻率特性。

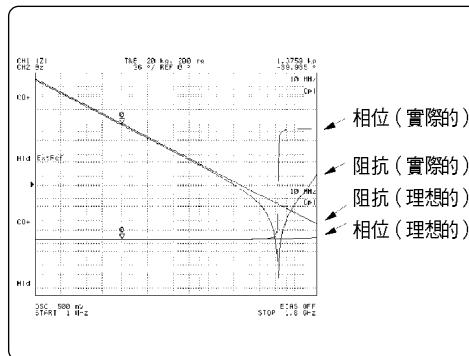


圖 2-1. 電容器的頻率特性

信號位準 (AC) 相依可以下列方式來表現（詳見圖 2-2）：

- 電容取決於 AC 電壓位準（基板的介質常數 K）。
- 電感取決於 AC 電流位準（核心材料的電磁遲滯）。

通過元件的 AC 電壓，可以從元件的阻抗、信號源電阻和信號源輸出得出（圖 2-3）。

自動位準控制 (ALC) 功能，可以讓 DUT (待測元件) 兩端的電壓維持一致。針對具有位準監測功能的儀器寫一個 ALC 程式是可行的，不過不是內建的 ALC。

控制量測積分時間，可以減少不想要的信號。平均功能則可以用來降低隨機雜訊的效應。增加積分時間或平均，雖可提高精確度，但也會降低量測的速度。有關這些測試參數的詳細說明，請參閱儀器的操作手冊。

其它會影響量測結果的物理與電子因素，包括 DC 偏移、溫度、濕度、磁場、光線、氣壓、振動和時間。

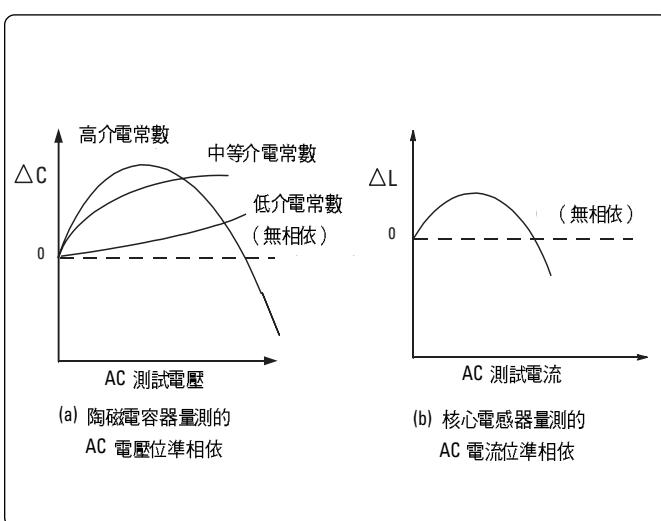


圖 2-2. 信號位準相依

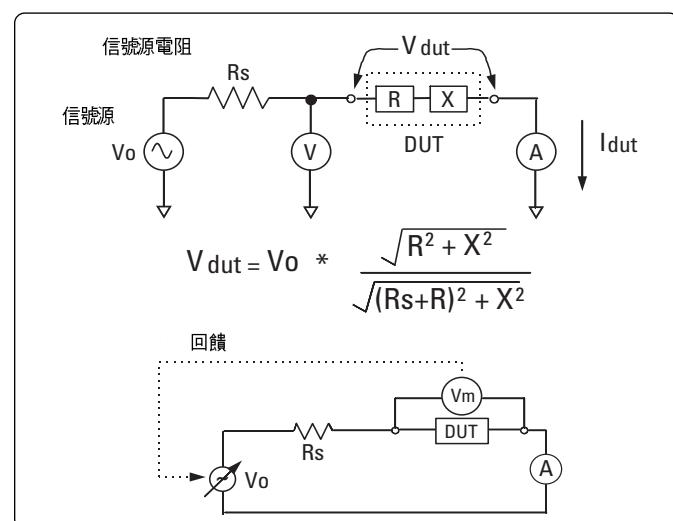


圖 2-3. 應用信號與等位準機制

祕訣 3.

選擇正確的儀器

顯示參數

許多新型的阻抗量測儀器，都會量測阻抗向量的實部與虛部，然後將它們轉換成所需的參數。

當量測以阻抗 (Z) 和相位 θ 來顯示時，主要元素 (R 、 C 或 L) 及所有的寄生元素都會以 $|Z|$ 與 θ 資料來表示。

如果顯示的是參數，而非阻抗與相位角度，則是使用二元素的元件模型。這些二元素模型是以串聯或並聯電路模型為基礎（圖 3-1），並以下標 “p” 代表並聯， “s” 代表串聯 (R_p 、 R_s 、 C_p 、 C_s 、 L_p 或 L_s)。

任何一個電路元件都不是全然電阻性或全然電抗性的。一個典型的元件會包含許多寄生元素。將主要元素與寄生元素結合之後，元件就會產生如複雜電路一樣的作用。

最新且最先進的阻抗分析儀具有等效電路分析功能，可透過三個元素或四個元素的電路模型，來分析量測的結果（圖 3-2）。使用這項功能可對元件的複雜殘餘元素，進行更完整的特性分析。

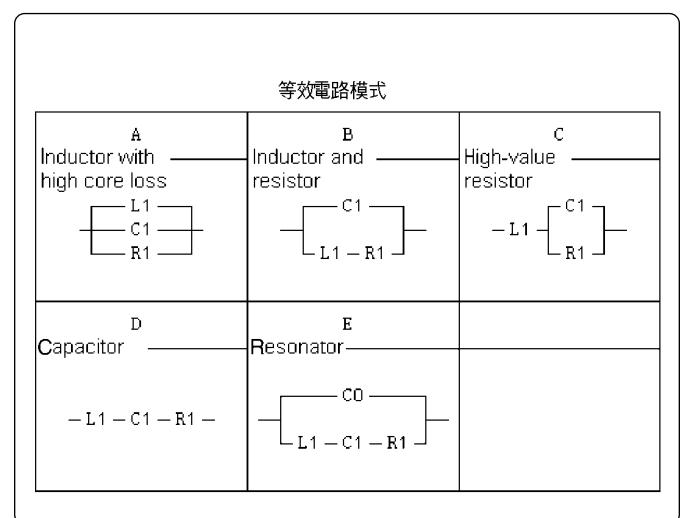
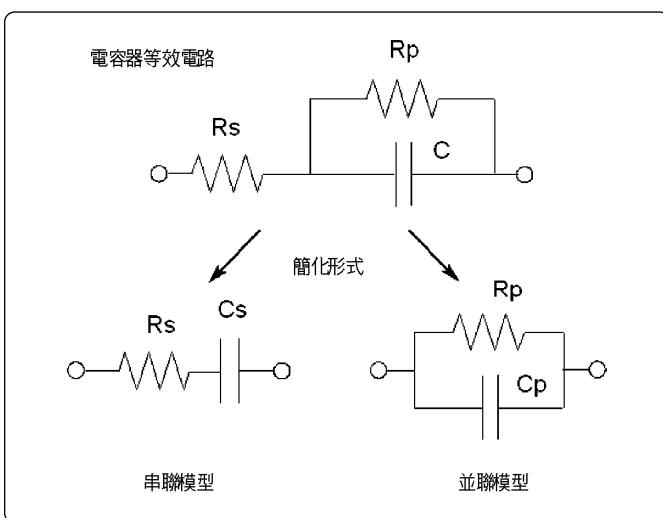


圖3-1. 量測電路模式

圖3-2. 等效電路分析功能

祕訣 4. 量測技術的限制

在工程設計與製造方面最常被問到的問題或許是：「資料的準確度有多高？」

儀器的準確度取決於要量測的阻抗值，以及所使用的量測技術（詳見圖 0-1）。

要決定量測的準確度，可以比較 DUT 的阻抗量測值與適合的測試情況下之儀器準確度。

圖 4-1 顯示在 1 MHz 的頻率下量測 1 nF 的電容器，會得到 159 Ω 的阻抗。

D 或 Q 量測的儀器準確度規格，通常與其它阻抗條件的準確度規格不同。

對於低損耗（低 D/高 Q）元件來說，R 值相對於 X 值小很多。微幅更動 R，便會造成 Q 的大幅改變（圖 4-2）。

量測誤差與量測到的 R 值非常有關聯，這可能會導致負的 D 或 Q 值。

請注意，量測誤差包含儀器與測試夾具所引起的誤差。

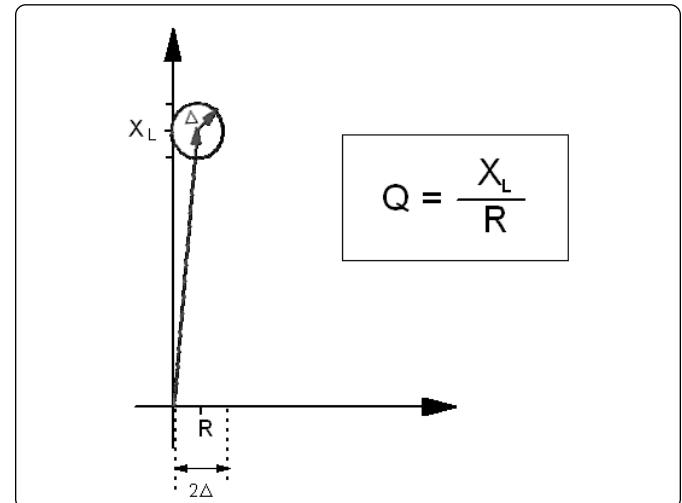
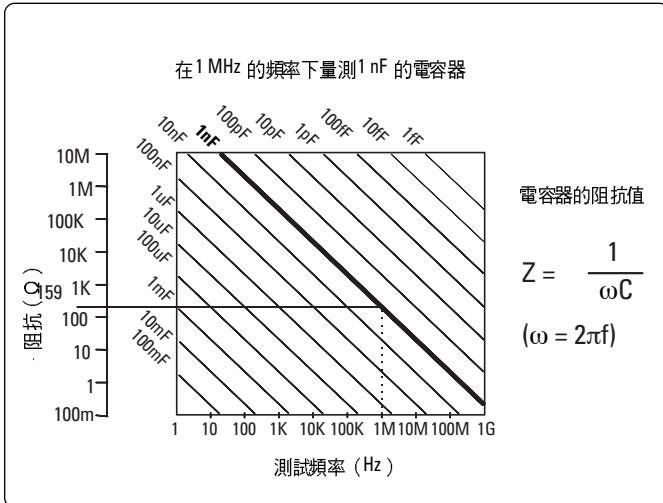


圖 4-1. 電容器阻抗與測試頻率

圖 4-2. 誤差的概念

祕訣 5. 執行校準

執行校準是為了定義指定量測準確度的參考平面（圖 5-1）。一般而言，都是在儀器的測試連接埠執行校準。原始資料必須依據校準資料來修正。

自動平衡電橋儀器的基準校準會在維修中心執行，因此無論儀器的設定為何，指定的準確度都可以維持一段時間（通常是 12 個月）。使用這些儀器，操作員就不需要校準標準了。

非自動平衡電橋儀器的基準校準，要求在起始化和設定儀器之後，使用一組校準標準。本祕訣所提供的資訊，對於使用校準標準來建立這些儀器的校準很有幫助。

有些儀器會提供固定模式和使用者模式兩種校準供您選擇。固定模式校準會按照預先決定（固定）的頻率來量測校準標準。在固定的校準點之間的頻率，其校準資料是用內插法求得的。

固定模式的校準，有時候會導致在固定的校準點之間的頻率產生內插誤差。頻率愈高，這些誤差會更加明顯。

使用者模式的校準，會按照使用者針對特殊量測所選取的相同頻率點來量測校準標準。使用者模式校準不會產生內插誤差。

瞭解操作員建立的校準只對執行校準的測試情況（儀器狀態）有效，這一點非常的重要。

校準會定義指定量測準確度的參考平面

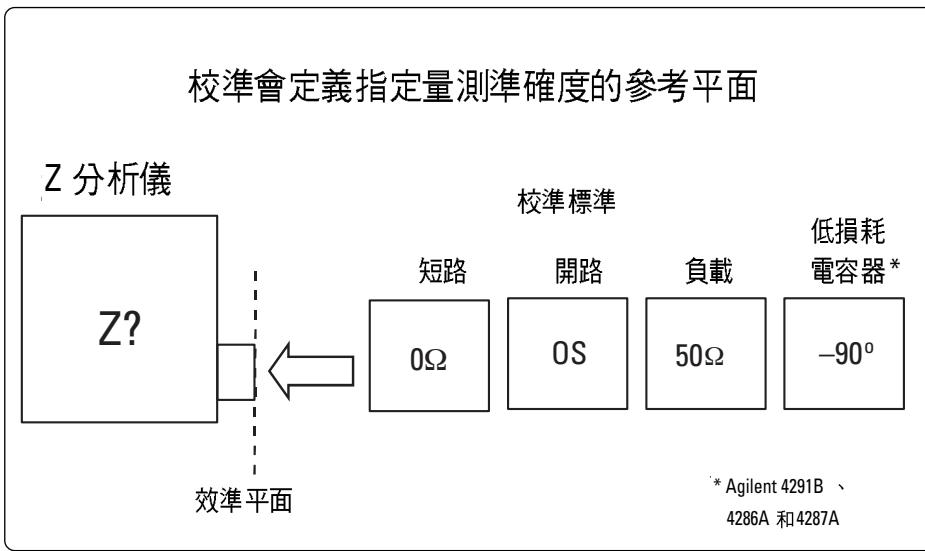


圖 5-1. 校準平面

祕訣 6. 執行補償

補償與校準並不相同。補償的效果取決於儀器校準的準確度，因此補償必須在完成校準之後才執行。

將一個元件直接連到校準平面時，儀器會在指定的量測準確度內進行量測。由於在校準平面與元件之間通常會連接測試夾具或轉接頭，因此必須補償界面的殘餘阻抗，以便執行準確的量測。

測試夾具或轉接頭所產生的量測誤差可能會相當大。總量測準確度是指儀器的準確度，加上 DUT 與校準平面間所存在的信號源誤差。

確認可以正確執行誤差補償，是非常重要的。一般來說，開路情況下的阻抗值，應該比 DUT 的阻抗大 100 倍。至於短路情況的阻抗值，則應該小於 DUT 阻抗的 1/100。

開路補償會降低或消除雜散電容，短路補償則會降低或消除不想要的夾具電阻與電感。

在執行開路或短路量測時，必須讓未知的端子之間的距離，與連上 DUT 時的距離一樣，如此可讓寄生阻抗與執行量測時的值相同。

如果在量測連接埠延伸到非標準的距離，或在使用掃描器的情況下執行負載補償，量測系統常會使用額外的被動電路/元件（例如平衡-不平衡變換器、衰減器或濾波器）。負載的阻抗值必須是確定已知的。選擇負載時，應該挑選阻抗（在所有測試情況下）和包裝都與 DUT 相似者。請使用穩定的電阻器或電容器作為負載元件。

使用開路/短路補償及非延伸性夾具來量測負載，以決定負載阻抗，此種作法相當的實用。量測的值可以作為補償標準的輸入值。

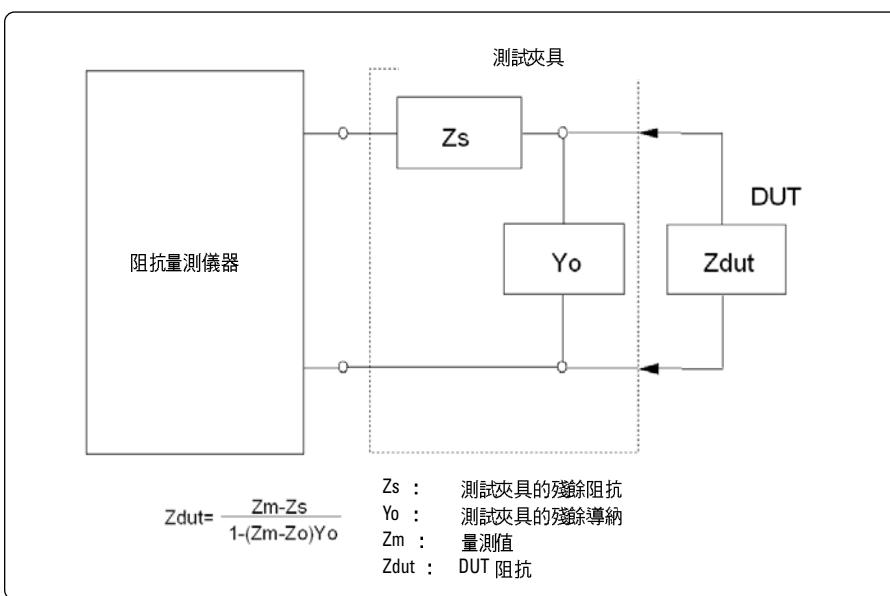


圖6-1. 開路/短路補償

祕訣 7. 認識相位位移與連接埠 延伸效應

透過修正纜線的長度、延伸連接埠或電子延遲，都可將校準平面延伸或旋轉到纜線端點或夾具的表面。這項修正可以降低或消除量測電路中的相位位移誤差。

當量測連接埠從校準平面往外延伸時（圖 7-1），纜線的電子特性會影響整體的量測結果。為了降低可能產生的效應，應該：

- 盡量使用較短的量測纜線。
- 使用遮蔽性較佳的同軸電纜，以防外部雜訊的干擾。
- 使用低損耗的同軸電纜，以避免降低準確度，因為連接埠延伸方法是假設使用無損耗的纜線。

相位位移所引起的誤差是由測試夾具所造成的，無法使用開路/短路補償予以降低。

在 RF 頻域中作業時，應在延伸纜線的端點執行校準。如果無法插入校準標準，可在此頻域針對較短及適當特性化的距離使用連接埠延伸。

將自動平衡電橋技術與非標準纜線或延伸纜線搭配使用時，應在延伸纜線或夾具的終點執行開路/短路/負載補償。自動平衡電橋產品會對標準化的測試纜線（1、2 或 4 公尺），使用纜線長度補償。在標準化延伸纜線終點的屏蔽，通常應該連在一起。

任何形式的連接埠延伸都有其限制。由於所有的延伸都會造成量測電路中的損耗及/或相位誤差，因此在設定延伸之前，充份瞭解量測技術的限制是非常重要的。

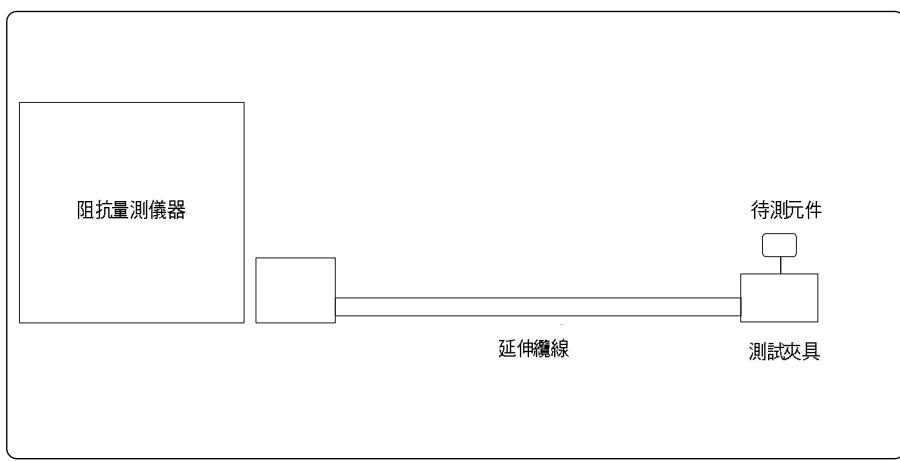


圖7-1. 量測連接埠延伸

祕訣 8. 夾具與接頭的維護

高品質的電子連接，可確保達到精確的量測結果。在每一個連接中，接合表面的特性將會因連接的品質而有不同。接合表面的阻抗不匹配，會影響測試信號的傳輸。

請多留意測試連接埠、轉接頭、校準標準、夾具接頭與測試夾具的接合表面。連接的品質主要取決於下列因素：

- 組合
- 技術
- 維護
- 清潔
- 收藏

組合

據說鏈路相當於最弱的連結，這一點對量測系統來說也是成立的。如果在測試系統中使用低品質的纜線、轉接頭或夾具，系統的整體品質將與最低劣的界面所提供的品質沒兩樣。

技術

進行重複的連接時，使用扭力扳手和運用常識即可避免產生損壞。可能的損壞情形包括接合表面的刮傷與變形。

維護

許多接合表面的設計，都可以直接更換壞掉的零件。如果接合表面無法修復，建議您定期更換。

清潔

使用不具腐蝕性或破壞性的溶劑（例如去離子水和純異丙醇）及不起棉球的抹布，可確保接合表面的阻抗不受殘留的油份或其它污漬所影響。請注意，有些塑膠使用異丙醇後會變性。

收藏

如果配件未附上蓋子，應使用塑膠套子來蓋住及保護所有不用的接合表面。

Agilent Technologies 的 阻抗產品系列

Agilent 針對您的各種應用，提供最齊全的阻抗量測儀器。以下是這些儀器的簡單介紹，如需更詳細的資訊，請參閱本應用手冊最後面所列的產品文件。

LCR 錄

LCR 錄可以輕易而準確地評估各種元件，例如電容器、電感器、變壓器和電機元件。在 R&D 、製造測試及 QA 環境下，這些儀器應用特定量測條件（例如測試頻率與信號位準）的能力相當重要。



阻抗分析儀

Agilent 的阻抗分析儀可以量測元件性能的特性變化，這些變化是由改變特定量測條件所造成的。性能的特性變化，可以利用圖形格式來顯示。這些分析儀提供相當優異的功能，例如游標和

可程式化，能夠使量測結果的評估作業變得更容易。此外，這些分析儀還具備一些功能，可供 R&D 進行特性評估，以及供 QA 進行可靠度評估（包括溫度特性在內）。

三合一分析儀

Agilent 的三合一分析儀結合了三種功能，分別是向量網路、頻譜與阻抗的量測。這些儀器提供工程師更多的功能，可以幫助他們執行從電路設計到元件評估的各項應用。



網路分析儀

網路分析儀可讓您利用傳輸/反射技術，對 RF 與微波頻率進行阻抗量測。它們的圖形顯示器具有游標和可程式化功能，能夠簡化量測結果的分析。Agilent 網路分析儀對於 R&D 及 QA 都適用。



產品文件資料

1. *LCR Meters, Impedance Analyzers, and Test Fixtures Selection Guide* ,
英文版編號 5952-1430E 。

2. *RF Economy Network Analyzer* ,
英文版編號 5967-6316E 。

有關安捷倫科技電子量測產品、應用及

服務的詳細資訊，可查詢我們的網站：

<http://www.agilent.com/find/assist>

台灣網站：

<http://www.taiwan.tm.agilent.com>

或來電洽詢下列 Agilent 辦公室的業務人員

台灣安捷倫科技股份有限公司

台北市 104復興南路一段 2 號 8 樓
電話：(02) 8772-5888

桃園縣平鎮市 324高雙路 20 號
電話：(03) 492-9666

新竹縣竹北市 302新泰路 31 號 A 棟 1 樓
電話 : (03) 553-6558

台中市 408東興路一段 563 號
電話 : (04) 2472-6128

高雄市 802四維四路 10 號 13 樓
電話 : (07) 535-5035

重要的網站資源

www.agilent.com/find/component_test

資料如有修改，恕不另行通知。

版權©2000 安捷倫科技股份有限公司

Printed in Taiwan

07/2000

英文版 : 5968-1947E

中文版 : 5968-1947Z HA